

# 抚顺传热凝胶耐高温低温 防水密封

产品名称	抚顺传热凝胶耐高温低温 防水密封
公司名称	湖南森凡科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	固化方式:室温固化 外观:膏状 产品特点:导热
公司地址	平江县南江镇桥东村墩上黄家
联系电话	13928337727

## 产品详情

导热硅脂是一种具有良好导热性能的绝缘材料。它由硅脂和导热粉末（通常是氧化铝或氮化硼）混合而成。导热硅脂具有较高的导热性和良好的绝缘性能，常用于电子元器件的散热和导热接触。它在电子领域具有广泛的应用，如CPU散热，LED灯具散热等。导热硅脂可以提高元器件的散热效果，防止过热引起的故障，并保护元器件的安全性和稳定性。导热硅脂是一种的导热介质，其功能主要有以下几个方面：

1. 导热：导热硅脂具有的导热性能，可以有效地传导热能，提高散热效果。它可以填充在电子元器件或散热器与散热面之间，提高热传导效率，防止电子元器件因过热而损坏。
2. 绝缘：导热硅脂本身具有良好的绝缘性能，可以在电子元器件之间起到绝缘作用，防止电流泄漏或短路等问题。
3. 封装和保护：导热硅脂可以填充在元器件之间的缝隙中，适当加厚元器件外壳，增加抗震性能，提高抗冲击能力。同时，它还可以防止尘埃和水分进入元器件内部，保护元器件的正常工作。
4. 提高稳定性：导热硅脂可以提高元器件在高温环境下的稳定性和寿命，减少温度波动对元器件的影响，保持元器件的正常工作温度。散热膏的作用是增强散热效果，减少电子器件的温度。散热膏通常涂在电子器件和散热器之间，填平其表面间的微小凸起和凹槽，提高二者之间的接触紧密度，加强传热效果。它具有导热性能，能够有效地将电子器件产生的热量迅速传递到散热器上，从而降低器件温度、延长器件寿命，并保证电子设备的稳定工作。导热硅脂是一种高性能的导热材料，具有以下特点：

1. 导热性能优越：导热硅脂具有较高的导热系数，能够有效传导热能，提高热量的传输效率。
2. 绝缘性好：导热硅脂具有优良的绝缘性能，可以防止电子元件因过热而损坏，提供良好的绝缘保护。
3. 耐高温性：导热硅脂能够在高温环境下保持稳定性能，发生融化或分解，适用于高温工作环境。
4. 耐腐蚀性：导热硅脂具有的耐腐蚀性能，能够抵抗化学物质的侵蚀，延长使用寿命。
5. 方便施工：导热硅脂质地柔软，容易施工，能够填充电子元件之间的间隙，提高热能传导效果。
6. 耐老化性好：导热硅脂能够长时间保持稳定性能，不易老化变质，具有较长的使用寿命。

总之，导热硅脂具有导热性能优越、绝缘性好、耐高温性、耐腐蚀性、方便施工和耐老化性好等特点，被广泛应用于电子、电器、照明等领域。散热硅是一种专门用于散热和导热的材料。它的特点主要有以下几个方面：

1. 导热性能强：散热硅具有的导热性能，能够迅速将热能从高温区域传导到低温区域，有效地降低散热工负。
2. 耐高温性：散热硅能够在高温环境下保持较好的性能稳定性，不易发生热膨胀或热分解，能够长时间稳定使用。
3. 质地柔软：相较于其他导热材料，散热硅的质地相对比较柔软，能够适应不同形状的散热结构，提高散热效果。
4. 导电性良好：散热硅通常具有一定的导电性能，能够有效地将热能从散热器传导到散热面，避免热能损失。
5. 绝缘性能：散热硅通常具有良好的绝缘性能，能够阻止电流在散热部件中的传导，避免短路和电击危

险。总体而言，散热硅是一种理想的散热材料，广泛应用于电子设备、电子元件和光电子领域，能够提高设备的散热效率和稳定性。散热膏主要适用于电子元器件的散热，如CPU、显卡等。它的作用是填补电子元器件与散热器之间的微小间隙，提高散热器与元器件之间的接触面积，加快热量传导，从而降低电子元器件的温度，确保其正常工作。散热膏在装配电子设备时广泛使用。